

CDFP PCle 第6代连接器系统

新一代 CDFP PCIe 第 6 代外置线缆系统可提供高达 64Gbps PAM-4 的高速数据传输率,满足 PCI Express (PCIe) 第 6 代标准,助力数据中心升级以满足 AI 机架间互联、计算快速链接 (CXL)、网络接口卡 (NIC),以及磁盘阵列 (JBOD) 和闪存阵列 (JBOF) 存储设备等数据密集型应用的需求。



优势和特性

支持高达 64Gbps PAM-4,**每个** 16x **连接** 器 256Gbps **的高速数据传输速率** 设计符合 PCIe 第 6 代标准,阻抗为 85-Ohm,可升级至 PCIe 第 7 代标准。

提升设计灵活性

连接器系统向后兼容之前的zCD产品; 支持背靠背配置;提供各种电缆长度, 最长达2.0米;支持4x、8x和16x配置, 包括电缆分叉。

数据传输率	高达 64Gbps PAM-4,每个 16x 连接器 256Gbps
数据传输标准	PCIe第6代 (可升级到PCIe第7代)
外形尺寸	SFF-TA-1032
 电路	120 个位置(16x 连接器)
电缆长度	0.5至2.0米
工作温度	-40℃至+85℃

通过高密度应用降低空间需求

连接器外形紧凑,有16条通道,符合SFF-TA-1032标准。

提供增强的信号完整性

改进的屏蔽罩设计采用电磁干扰 (EMI) 弹簧弹片来帮助防止信号衰减。

市场和应用

服务器和存储

AI集群
CXL 2.0/3.0 交换和内存系统
PCIe 固态驱动器 (SSD) 存储设备
高性能计算系统
JBOD 存储阵列
JBOF 存储阵列

网络

企业计算系统 架顶式交换机 分离式 NIC

电信

核心交换机 路由器







核心交换机



CDFP PCle 第6代连接器系统

初步规格

参考信息

包装:盘状设计单位:毫米 RoHS:是 不含卤素:是 符合灼热丝规范:是 外形规格标准:SFF-TA-1032

可与zCD连接器、CDFP PCle Gen 6连接器插配

电气

电压 (最大值): 30V RMS/DC 电流 (最大值): 1.0A 接触电阻: 10毫欧 耐电压: 300V DC 绝缘电阻: 100 兆欧

机械

屏蔽罩高: 12.98 毫米 屏蔽罩宽: 36.74 毫米 电缆长度: 0.5 至 2.0 米 贴装方式: 表面贴装技术

电路尺寸: 120 个位置 (16x 连接器) 耐用度 (最大值): 250 次插拔

物理

晶圆外壳: 高温热塑型塑料、玻璃填充 UL 94V-0

压铸外壳: 镀镍锌合金 EMI弹片: 镀镍铜合金

电缆: 29 AWG (数据) 和 31 AWG (边带)

触点镀层: 金 底层电镀: 镍 PCB厚度: 1.35毫米 工作温度: -40到+85℃

www.molex.com